

**CME200A**

**RELIABILITY DATA**

**信頼性データ**

## INDEX

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF .....	R-1
2. 部品ディレーティング Component Derating .....	R-2～3
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise $\Delta T$ List .....	R-4～5
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime .....	R-6～10
5. アブノーマル試験 Abnormal Test .....	R-11～13
6. 振動試験 Vibration Test .....	R-14
7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test .....	R-15
8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test .....	R-16

※ 試験結果は、代表データであります、全ての製品はほぼ同等な特性を示します。  
従いまして、以下の結果は参考値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless the following results are considered to be reference data because all units have nearly the same characteristics.

評価負荷条件 Load conditions

※ 入力電圧が115VAC以下の場合、下記のとおり出力ディレーティングが必要です。  
Output derating is needed when input voltage is less than 115VAC.

Vin	Iout:Full load	12V	18V	24V	48V
85VAC	80%	13.36A	8.96A	6.72A	3.36A
115 - 265VAC	100%	16.7A	11.2A	8.4A	4.2A

## 1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

**MODEL : CME200A-12**

### (1) 算出方法 Calculating Method

JEITA (RCR-9102B)の部品点数法で算出されています。  
 それぞれの部品ごとに、部品故障率 $\lambda_G$ が与えられ、各々の点数によって決定されます。  
 Calculated based on part count reliability projection of JEITA (RCR-9102B).  
 Individual failure rates  $\lambda_G$  is given to each part and MTBF is calculated  
 by the count of each part.

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} \times 10^6 = \frac{1}{\sum_{i=1}^n n_i (I_c p_Q)_i} \times 10^6 \text{ 時間(Hours)}$$

$\lambda_{equip}$  :全機器故障率 (故障数／ $10^6$ 時間)  
 Total Equipment Failure Rate (Failure／ $10^6$ Hours)

$\lambda_G$  :i 番目の同属部品に対する故障率 (故障数／ $10^6$ 時間)  
 Generic Failure Rate for The ith Generic Part (Failure／ $10^6$ Hours)

$n_i$  :i 番目の同属部品の個数  
 Quantity of ith Generic Part

$n$  :異なる同属部品のカテゴリーの数  
 Number of Different Generic Part Categories

$\pi_Q$  :i 番目の同属部品に対する品質ファクタ ( $\pi_Q=1$ )  
 Generic Quality Factor for The ith Generic Part ( $\pi_Q=1$ )

### (2) MTBF値 MTBF Values

$G_F$  : 地上固定 (Ground, Fixed)

RCR-9102B

MTBF ≈ 126,383 時間 (Hours)

## 2. 部品ディレーティング Components Derating

**MODEL : CME200A-12**

### (1) 算出方法 Calculating Method

#### (a) 測定方法 Measuring method

・取付方法 Mounting method	:標準取付 : A Standard mounting : A	・周囲温度 Ambient temperature(Ta)	:50°C
・入力電圧 Input voltage	:115 , 230VAC	・出力電圧、電流 Output voltage & current	:12V, Full load

#### (b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め  
最大定格、接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

#### (c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within derating criteria.

#### (d) 热抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance

$$q_{j-c} = \frac{T_j(\max) - T_c}{P_{j(\max)}} \quad q_{j-l} = \frac{T_j(\max) - T_l}{P_{j(\max)}}$$

Tc : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C  
Case Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

Tl : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25°C  
Lead Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

Pj(max) : 最大チャネル損失  
(Pch(max)) Maximum Channel Dissipation

Tj(max) : 最大接合点(チャネル)温度  
(Tch(max)) Maximum Junction (channel) Temperature

$\theta_{j-c}$  : 接合点(チャネル)からケースまでの熱抵抗  
( $\theta_{ch-c}$ ) Thermal Impedance between Junction (channel) and Case

$\theta_{j-l}$  : 接合点(チャネル)からリードまでの熱抵抗  
( $\theta_{ch-l}$ ) Thermal Impedance between Junction (channel) and Lead

## (2) 部品ディレーティング表 Component Derating List

部品番号 Location No.	Vin = 115VAC	Vout = 12V Ta = 50°C	Iout = 16.7A
D1 D10XB60H-7000 SHINDENGEN	Tch (max) = 150 °C Pch = 3.67 W  D.F. = 79.5 %	θch-c = 1.9 °C/W ΔTc = 62.3 °C Tc = 112.3 °C	
Q1 TK20A60W TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pch = 2.8 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 118.4 °C D.F. = 78.9 %	θch-c = 2.78°C/W ΔTc = 60.6 °C Tc = 110.6 °C	
D2 YG975C6R SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.84 W Tch = Tc + ((θj-c) × Pch) = 110 °C D.F. = 73.3 %	θj-c = 1.75°C/W ΔTc = 58.5 °C Tc = 108.5 °C	
Q2A TK16E60W TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 1.07 W Tj = Tc + ((θch-c) × Pd) = 107 °C D.F. = 71.4 %	θch-c = 3.13°C/W ΔTc = 53.7 °C Tc = 103.7 °C	
Q51A IPA032N06N3 G INFINEON	Tj (max) = 175 °C Pd = 0.8W Tj = Tc + ((θch-c) × Pd) = 95.3 °C D.F. = 54.4 %	θch-c = 3.7°C/W ΔTc = 42.3 °C Tc = 108.2 °C	

部品番号 Location No.	Vin = 230VAC	Vout = 12V Ta = 50°C	Iout = 16.7A
D1 D10XB60H-7000 SHINDENGEN	Tch (max) = 150 °C Pch = 1.8 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 9.3 °C D.F. = 64.9 %	θch-c = 1.9 °C/W ΔTc = 43.9 °C Tc = 93.9 °C	
Q1 TK20A60W TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pch = 1.9 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 104 °C D.F. = 69.3 %	θch-c = 2.78°C/W ΔTc = 48.7 °C Tc = 98.7 °C	
D2 YG975C6R SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.84 W Tch = Tc + ((θj-c) × Pch) = 100.2 °C D.F. = 66.8 %	θj-c = 1.75°C/W ΔTc = 48.7 °C Tc = 98.7 °C	
Q2A TK16E60W TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 1.07 W Tj = Tc + ((θch-c) × Pd) = 95.8 °C D.F. = 63.9 %	θch-c = 3.13°C/W ΔTc = 42.5 °C Tc = 92.5 °C	
Q51A IPA032N06N3 G INFINEON	Tj (max) = 175 °C Pd = 0.8W Tj = Tc + ((θch-c) × Pd) = 94.2 °C D.F. = 53.8 %	θch-c = 3.7°C/W ΔTc = 41.2 °C Tc = 107.3 °C	

### 3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise $\Delta T$ List

MODEL : CME200A-12

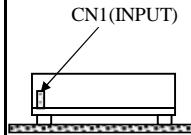
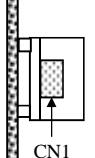
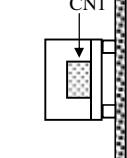
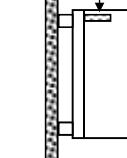
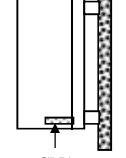
#### (1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method	Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E
	CN1(INPUT)	CN1	CN1	CN1	CN1
(標準取付 : A) (Standard Mounting : A)					
入力電圧 Vin Input Voltage				115VAC	
出力電圧 Vo Output Voltage				12VDC	
出力電流 Io Output Current				16.7A(100%)	

#### (2) 測定結果 Measuring Results

部品番号 Location No.	部品名 Part name	$\Delta T$ Temperature Rise (°C)				
		Ta=50°C	Ta=50°C	Ta=40°C	Ta=40°C	Ta=40°C
		取付方向 Mounting A	取付方向 Mounting B	取付方向 Mounting C	取付方向 Mounting D	取付方向 Mounting E
C7	E.CAP.	40.5	34.4	44.7	43.1	41.1
C51A	E.CAP.	36.8	34.4	37.6	33.0	48.1
C51B	E.CAP.	38.9	36.3	34.9	33.8	50.0
C51C	E.CAP.	35.6	34.5	30.5	31.1	46.4
C52	E.CAP.	32.7	30.4	28.6	27.6	43.2
C61	E.CAP.	25.6	32.2	20.7	22.2	42.8
L1 WIRE	BALUN COIL	54.0	46.1	63.1	63.4	53.5
L2 WIRE	BALUN COIL	51.3	43.2	54.4	57.1	47.7
L3 WIRE	CHOKE COIL	44.4	35.5	38.1	55.2	36.0
L4 WIRE	CHOKE COIL	73.5	70.5	66.1	73.4	71.8
L5 WIRE	CHOKE COIL	53.7	51.3	48.0	51.9	58.1
T1 WIRE	TRANSFORMER WIRE	59.5	60.4	56.5	55.8	70.5
T2 WIRE	TRANSFORMER WIRE	38.6	46.5	33.8	38.0	52.2
D1	BRIDGE DIODE	62.3	56.9	57.0	62.8	59.1
D2	S.B.D	58.5	54.9	51.0	58.2	57.3
D61	S.B.D	38.0	44.6	34.5	36.8	56.0
Q1	MOSFET	60.6	56.3	53.2	60.3	59.2
Q2A	MOSFET	53.7	51.3	46.6	53.7	53.4
Q2B	MOSFET	52.0	49.9	45.0	51.7	52.2
Q51A	MOSFET	42.3	39.4	49.3	42.8	47.9
Q51B	MOSFET	42.3	38.9	49.6	43.1	46.5
PC101	PHOTO COUPLER	42.6	41.6	37.6	39.2	51.1
PC102	PHOTO COUPLER	40.1	40.8	34.9	36.8	50.0
PC103	PHOTO COUPLER	34.5	38.4	29.1	31.9	45.4
PC104	PHOTO COUPLER	35.9	39.1	30.9	33.0	46.4
A101	CHIP IC	48.6	42.1	50.4	51.3	49.9
A102	CHIP IC	52.8	48.9	47.5	50.9	55.4
A103	CHIP IC	56.0	55.9	50.6	53.5	61.4

**MODEL : CME200A-12****(1) 測定条件 Measuring Conditions**

取付方法 Mounting Method	Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E
(標準取付 : A) (Standard Mounting : A)					
入力電圧 Vin Input Voltage	230VAC				
出力電圧 Vo Output Voltage	12VDC				
出力電流 Io Output Current	16.7A(100%)				

**(2) 測定結果 Measuring Results**

部品番号 Location No.	部品名 Part name	$\Delta T$ Temperature Rise (°C)				
		Ta=50°C	Ta=50°C	Ta=40°C	Ta=40°C	Ta=40°C
		取付方向 Mounting A	取付方向 Mounting B	取付方向 Mounting C	取付方向 Mounting D	取付方向 Mounting E
C7	E.CAP.	32.9	27.7	35.8	37.1	31.1
C51A	E.CAP.	36.2	33.8	36.6	32.5	44.4
C51B	E.CAP.	38.1	35.7	34.0	33.1	46.0
C51C	E.CAP.	34.6	34.0	29.8	30.4	41.7
C52	E.CAP.	32.1	30.5	28.1	26.8	39.6
C61	E.CAP.	24.6	31.5	20.1	21.7	37.2
L1 WIRE	BALUN COIL	28.8	21.4	34.1	38.3	27.0
L2 WIRE	BALUN COIL	32.1	24.2	33.7	39.3	28.0
L3 WIRE	CHOKE COIL	26.7	19.5	21.8	35.7	20.3
L4 WIRE	CHOKE COIL	52.5	49.1	47.1	53.7	50.1
L5 WIRE	CHOKE COIL	48.1	44.5	42.2	47.0	47.8
T1 WIRE	TRANSFORMER WIRE	57.0	58.8	55.2	54.3	65.7
T2 WIRE	TRANSFORMER WIRE	36.2	43.1	31.6	35.9	45.0
D1	BRIDGE DIODE	43.9	39.0	39.8	46.4	40.5
D2	S.B.D	45.7	41.7	39.6	46.7	43.2
D61	S.B.D	37.3	43.3	33.9	35.9	50.3
Q1	MOSFET	48.7	43.0	41.8	48.7	44.9
Q2A	MOSFET	42.5	39.5	36.6	43.6	40.5
Q2B	MOSFET	41.5	38.7	35.6	42.2	39.8
Q51A	MOSFET	41.2	39.0	47.9	41.7	45.3
Q51B	MOSFET	41.0	38.4	47.7	41.8	43.8
PC101	PHOTO COUPLER	40.2	39.0	35.3	37.5	44.3
PC102	PHOTO COUPLER	37.8	38.2	32.7	35.0	43.2
PC103	PHOTO COUPLER	32.4	35.8	27.2	30.2	39.3
PC104	PHOTO COUPLER	33.8	36.5	28.8	31.3	40.1
A101	CHIP IC	42.4	36.7	43.9	47.4	41.4
A102	CHIP IC	45.9	41.8	40.8	45.4	45.0
A103	CHIP IC	51.2	50.8	46.0	49.7	53.2

## 4. 電解コンデンサ推定寿命計算値

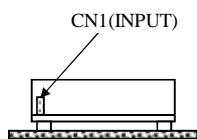
## Electrolytic Capacitor Lifetime

MODEL : CME200A-12

空冷条件:自然空冷 Cooling condition : Convection cooling

取付方向 A

Mounting A



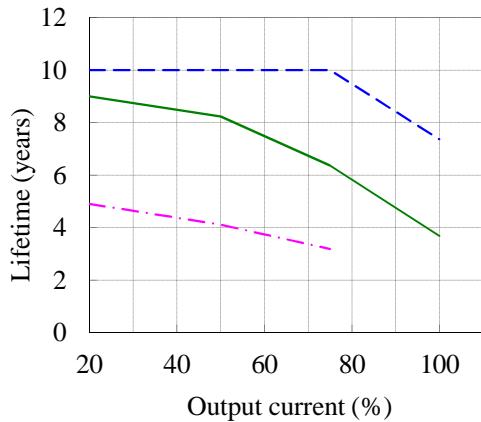
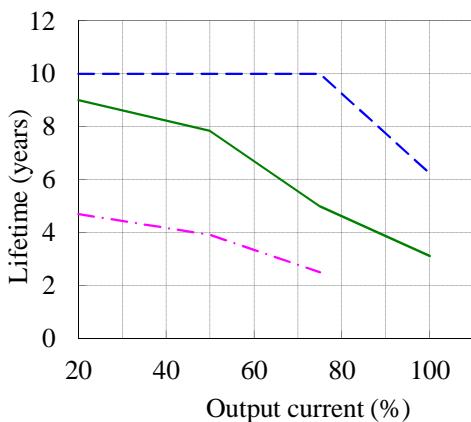
Conditions Ta  
 $40^{\circ}\text{C}$  :   
 $50^{\circ}\text{C}$  :   
 $60^{\circ}\text{C}$  :

Vin=115VAC

Load	Ta	Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
20%	40°C	10.0	9.0	4.7
50%	40°C	10.0	7.8	3.9
75%	40°C	10.0	5.0	2.5
100%	40°C	6.2	3.1	-

Vin=230VAC

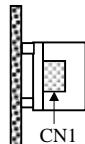
Load	Ta	Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
20%	40°C	10.0	9.0	4.9
50%	40°C	10.0	8.2	4.1
75%	40°C	10.0	6.4	3.2
100%	40°C	7.4	3.7	-



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化等の影響を含めておりません。  
The life time is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

**MODEL : CME200A-12**

空冷条件:自然空冷      Cooling condition : Convection cooling

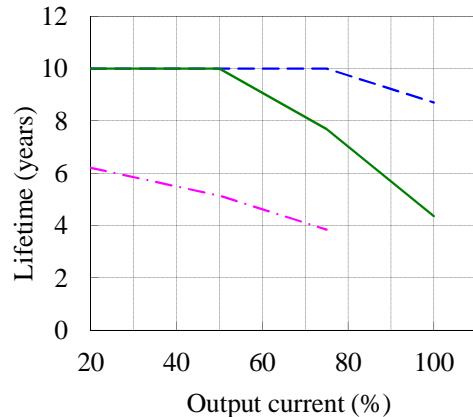
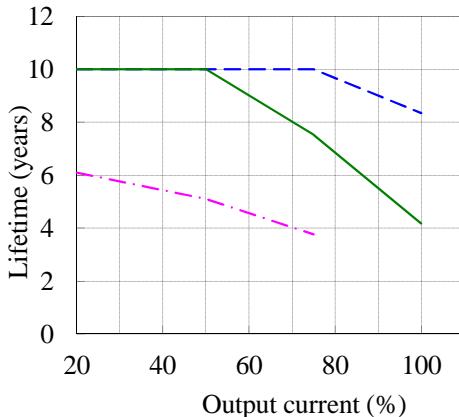
取付方向 B  
Mounting B

Conditions Ta 40°C : -----  
 50°C : ———  
 60°C : - - -

		Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
Ta		Load	20%	50%
		20%	10.0	10.0
		50%	10.0	10.0
		75%	10.0	7.5
		100%	8.3	4.2

Vin=115VAC

		Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
Ta		Load	20%	50%
		20%	10.0	10.0
		50%	10.0	10.0
		75%	10.0	7.7
		100%	8.7	4.3

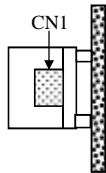


上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化等の影響を含めておりません。  
 The life time is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

**MODEL : CME200A-12**

空冷条件:自然空冷      Cooling condition : Convection cooling

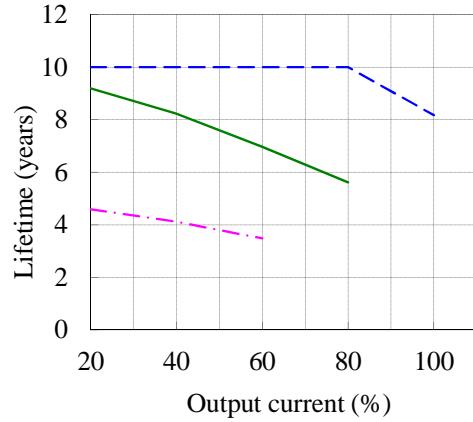
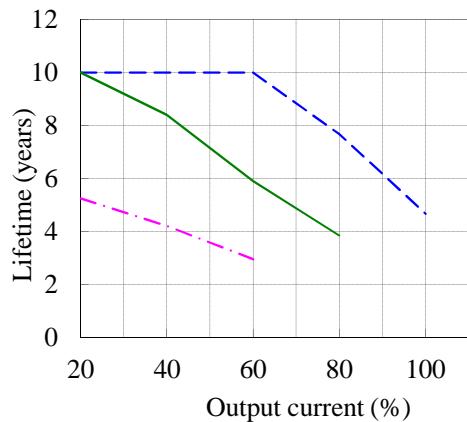
取付方向 C  
Mounting C



Conditions Ta  
40°C : -----  
50°C : ———  
60°C : - - -

		Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
Load	Ta			
	20%	10.0	10.0	5.2
40%	40°C	10.0	8.4	4.2
60%	40°C	10.0	5.9	3.0
80%	40°C	7.7	3.8	-
100%	40°C	4.7	-	-

		Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
Load	Ta			
	20%	10.0	9.2	4.6
40%	40°C	10.0	8.2	4.1
60%	40°C	10.0	7.0	3.5
80%	40°C	10.0	5.6	-
100%	40°C	8.2	-	-

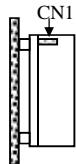


上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化等の影響を含めておりません。  
The life time is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

**MODEL : CME200A-12**

空冷条件:自然空冷      Cooling condition : Convection cooling

取付方向 D  
Mounting D



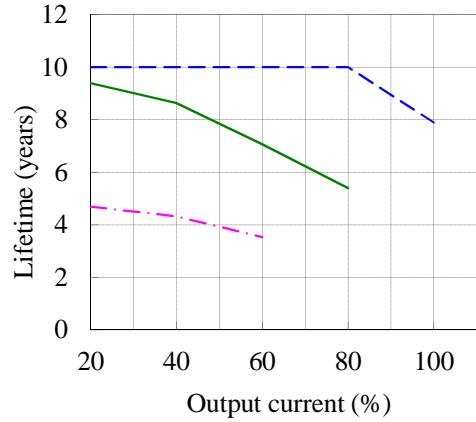
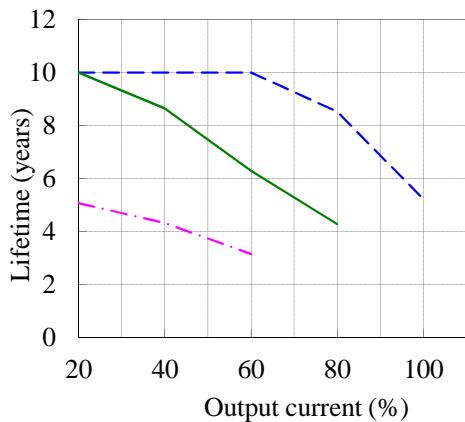
Conditions Ta 40°C : -----  
50°C : —  
60°C : - - -

		Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
Load	Ta			
20%	40°C	10.0	10.0	5.1
40%	40°C	10.0	8.6	4.3
60%	40°C	10.0	6.3	3.1
80%	40°C	8.5	4.3	-
100%	40°C	5.2	-	-

Vin=115VAC

		Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
Load	Ta			
20%	40°C	10.0	9.4	4.7
40%	40°C	10.0	8.6	4.3
60%	40°C	10.0	7.1	3.5
80%	40°C	10.0	5.4	-
100%	40°C	7.9	-	-

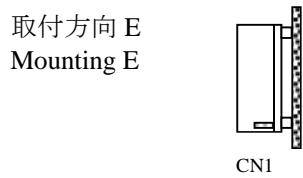
Vin=230VAC



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化等の影響を含めておりません。  
The life time is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

**MODEL : CME200A-12**

空冷条件:自然空冷      Cooling condition : Convection cooling



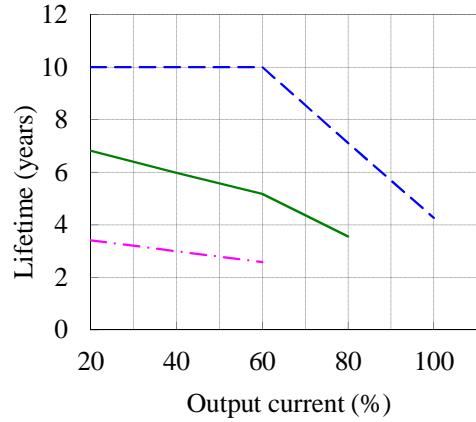
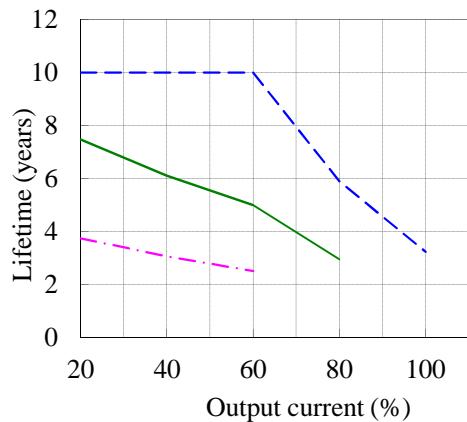
Conditions Ta 40°C : -----  
 50°C : ———  
 60°C : - - -

Vin=115VAC

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
20%	10.0	7.5	3.7
40%	10.0	6.1	3.1
60%	10.0	5.0	2.5
80%	5.9	3.0	-
100%	3.2	-	-

Vin=230VAC

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
20%	10.0	6.8	3.4
40%	10.0	6.0	3.0
60%	10.0	5.2	2.6
80%	7.1	3.6	-
100%	4.3	-	-



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化等の影響を含めておりません。  
 The life time is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

## 5. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : CME200A-12

## (1) 試験条件 Test Conditions

Input : 230VAC Output : 12V, 16.7A Ta : 25°C

## (2) 試験結果 Test Results

( Da : Damaged )

No.	Test position		Test mode シート オペレ ン	Test result												記事 Note
	部品No.	試験端子		a 発火 Fire	b 発煙 Smoke	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	g ヒューズ断 Fuse blown	h O V P	I O C P	j 出力断 No output	k 変化なし No change	l その他 Others	
	Location No.	Test point	Short	Open												
1	C1		○							○			○			
2			○										○	○		
3	L1	1-3	○											○	○	
4		1,3	○										○			
5		2-4	○										○	○		
6		2,4	○										○	○		
7		1-2	○							○			○	○		
8	L2	1-3	○											○	○	
9		1,3	○										○			
10		2-4	○										○	○		
11		2,4	○										○	○		
12		1-2	○							○			○	○		
13	C4		○							○			○			
14			○										○			
15	L3		○										○	○		
16			○										○			
17	D1	AC-AC	○							○						
18		AC-DC	○							○						
19		DC-DC	○							○						
20		AC	○										○			
21		DC+	○										○			
22		DC-	○										○			
23	C6		○							○			○			
24			○							○	○		○		○	Da : Q1 and Z101
25	L4	1-2	○							○	○		○		○	Da : Q1 and Z101
26		1,2	○										○			
27		3-4	○												○	Input power increase, audio noise
28		3,4	○							○			○		○	Da : L4

( Da : Damaged )

No.	Test position		Test mode		Test result													Note	記事
	部品No.	Location No.	Short	Open	a 発火	b 発煙	c 破裂	d 異臭	e 赤熱	f 破損	g ヒューズ断 Fuse blown	h O V P	I O C P	j 出力断 No output	k 変化なし No change	l その他 Others			
29	Q1	D		○															
30		S		○															
31		G		○															
32		D-S	○							○	○							○ Da : Z101	
33		G-S	○																
34		G-D	○							○	○							○ Da : A101, Q1 and Z101	
35	D2		○							○	○							○ Da : Q1 and Z101	
36			○							○	○							○ Da : Q1 and Z101	
37	Q2A			○															
38		S		○						○								○ Da : Q2A, A102	
39		G		○															
40		D-S	○							○	○							○ Da : Q2B	
41		G-S	○																
42		G-D	○							○	○							○ Da : Q2A, Q2B	
43	Q2B	D	○																
44		S	○																
45		G	○																
46		D-S	○							○	○							○ Da : Q2A	
47		G-S	○																
48		G-D	○							○	○							○ Da : Q2A, Q2B	
49	L5		○														○	Output Ripple voltage increase	
50			○																
51	C8		○							○	○						○	Da : Q2A, Q2B	
52			○																
53	T2	1	○																
54		2	○																
55		3	○														○	Standby power hiccup	
56		4	○														○	Standby power hiccup	
57		6	○							○							○	Da : A103	
58		7	○							○							○	Da : A103	
59		1-2	○														○	Standby power OCP	
60		2-3	○							○							○	Da : R173	
61		3-4	○														○	Standby power OCP	
62		6-7	○														○	Standby power OCP	
63	D61		○														○	Standby power OCP	
64			○							○							○	Da : A103	
65	C61		○														○	Standby power OCP	
66			○														○	Ripple of Standby power increase	

( Da : Damaged )

No.	Test position		Test mode		Test result													記事 Note	
	部品No.	Location No.	Test point	Short ショート	Open オープン	a 発火 Fire	b 発煙 Smoke	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	g ヒューズ断 Fuse blown	h O V P	I O C P	j 出力断 No output	k 変化なし No change	l その他 Others		
67	D107			○											○			○	Standby power OCP
68					○											○			
69	D109			○											○				Standby power hiccup
70					○										○				Standby power hiccup
71	C7			○											○				Da : Z101
72					○							○	○		○				Da : Q2A and Q2B
73	D108			○												○			
74					○											○			Standby power hiccup
75	Q51A				○										○	○			
76		S		○											○	○			
77		G		○											○	○			
78		D-S		○											○	○			
79		G-S		○														○	Input power Increase
80		G-D		○											○	○			
81	Q51B	D		○											○	○			
82		S		○											○	○			
83		G		○											○	○			
84		D-S		○											○	○			
85		G-S		○														○	Input power Increase
86		G-D		○											○	○			
87	T1	2		○											○				
88		4		○											○				
89		7		○												○			
90		8		○												○			
91		9		○											○	○			
92		10		○											○	○			
93		11		○												○			
94		12		○												○			
95		2-4		○											○	○			
96		7,8-9,10		○											○	○			
97		9,10-		○											○	○			
98	C51A			○											○	○			
99					○												○	Output ripple increase	
100	C51B			○											○	○			
101					○												○	Output ripple increase	
102	C51C			○											○	○			
103					○												○	Output ripple increase	
104	C52			○											○	○			
105					○												○	Output ripple increase	

## 6. 振動試験 Vibration Test

**MODEL : CME200A-12**

### (1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency variable endurance test

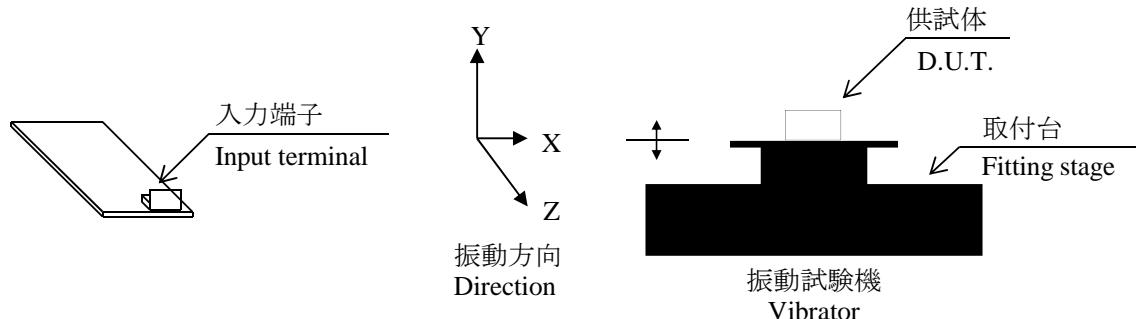
### (2) 使用振動試験装置 Equipment Used

Controller	DP550(DP CORP USA)
Vibrator	V870(LDS CORP.UK)

### (3) 試験条件 Test Conditions

・周波数範囲 Sweep frequency	: 10~55Hz	・振動方向 Direction	: X, Y, Z
・掃引時間 Sweep time	: 1.0分間 1.0min	・試験時間 Sweep count	: 各方向共 1時間 1 hour each
・加速度 Acceleration	: 一定 $19.6\text{m/s}^2$ (2G) Constant		

### (4) 試験方法 Test Method



### (5) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破壊しない事  
Not to be broken.
2. 試験後の出力に異常がない事  
No abnormal output after test.

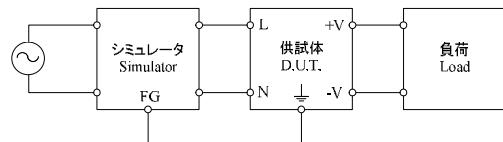
### (6) 試験結果 Test Results

合格 OK

## 7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

**MODEL : CME200A-12**

### (1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment



シミュレータ :INS-400L(ノイズ研究所)  
Simulator (Noise Laboratory Co.,LTD)

### (2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input voltage	: 115, 230VAC	・ノイズ電圧 Noise level	: 0~2kV
・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated	・位相 Phase	: 0~360 deg
・出力電流 Output current	: 0%, Full Load	・極性 Polarity	: +, -
・周囲温度 Ambient temperature	: 25°C	・印加モード Mode	: コモン、ノーマル Common, Normal
・パルス幅 Pulse width	: 50~1000ns	・トリガ選択 Trigger select	: Line

### (3) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破壊しない事  
Not to be broken.
2. 出力がダウンしない事  
Not to be shut down output.
3. その他異常のない事  
No other out of orders.

### (4) 試験結果 Test Results

合格 OK

## 8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test

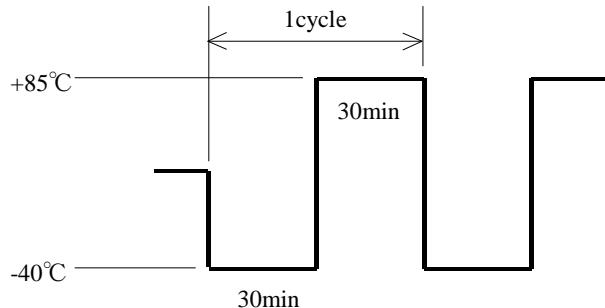
**MODEL : CME200A-12**

### (1) 使用計測器 Equipment Used

TSA-101S-W : ESPEC

### (2) 試験条件 Test Conditions

- ・電源周囲温度 : -40°C ⇄ 85°C
- Ambient Temperature
- ・試験時間 : 図参照
- Test Time      Refer to Dwg.
- ・試験サイクル : 200 サイクル
- Test Cycle     200 Cycles
- ・非動作       Not Operating



### (3) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。200サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before testing, check if there is no abnormal output, then put the D.U.T. in testing chamber, and test it according to the above cycle. 200 cycles later, leave it for 1 hour at the room temperature , then check if there is no abnormal output.

### (4) 判定条件 Acceptable Conditions

試験後の出力に異常がない事  
No abnormal output after test.

### (5) 試験結果 Test Results

合格 OK